⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

®公開特許公報(A)

平2-239188

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月21日

C 30 B 25/18 // C 30 B 29/40 H 01 L 21/205 8518-4G 8518-4G 7739-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称

エピタキシヤル成長方法

②特 頭 平1-58247

②出 願 平1(1989)3月9日

向発明者 菅

和彦

埼玉県戸田市新曾南3丁目17番35号 日本鉱業株式会社電

子材料·部品研究所内

⑩発明者 甲斐莊 敬司

埼玉県戸田市新曾南3丁目17番35号

日本鉱業株式会社電

子材料・部品研究所内

⑩発 明 者 泉

清一

埼玉県戸田市新曾南3丁目17番35号

日本鉱業株式会社電

子材料・部品研究所内

の出 願 人

日本鉱業株式会社

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

個代 理 人 弁理士 大日方 富雄

外1名

明報書

1. 発明の名称

エピタキシャル成長方法

2. 特許請求の範囲

(1) 化合物半導体単結晶ウェーハの表面を、その面方位が〈100〉方向から角度で0.1~0.5°傾〈ように無面加工した後、その表面に有機金属気相エピタキシャル法により、基板温度が600~700℃の条件でエピタキシャル暦を成長させるようにしたことを特徴とするエピタキシャル成長方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ウェーハ上へのエピタキシャル成長技術に関し、特に化合物半導体単結晶ウェーハ上にMOCVD (有機金属気相エピタキシャル成長法)によりエピタキシャル層を形成する場合に利用して効果的な技術に関する。

[従来の技術]

従来、MOCVDやMBE(分子線エピタキシ

ー)、クロライドCVD、ハイドライドCVDなどの気相エピタキシャル成長法によって化合物半 連体単結晶ウェーハ上にエピタキシャル層を成長 させた場合、グロースピラミッド(8rowth pyramids)やファセッテッドディフェ クト(faceted defects)と呼ば れる表面欠陥が生じるという問題があった。

上記問題を解決するため、例えばウェーハの成 長面をく100>方位から1~7。傾けて気相成 長を行なう方法(以下、オフアングル法と称する) が提案されている(「Journal of C rystal Growth 88」Elsev ier Science Publishers B.V. (Nouth-Holland Ph ysics Publishing Divis ion) pp53~pp66).

面方位を1~7°傾けるという上記オフアング ル法にあっては、主として転位の上に発達するグロースピラミッドやファセッテッドディフェクト と呼ばれる欠陥を、奢しく低級させることができ **5**.

[発明が解決しようとする課題]

ところで、従来、半導体レーザのように結晶表面にグレーティングを施さなければならないデバイスの材料には上述したようなオフアングルのウェーハを使用することはできないため、面方位がく100>ジャストと呼ばれるものが使用されていた。しかし、従来の面方位ジャスト品を用いて気相成長を行なうと、エピタキシャル成長層の表面に欠陥が現われたり乳われなかったりする場合があった。

この発明は上記のような背景の下になされたもので、その目的とするところは、ウェーハ表面にMOCVDによるエピタキシャル層を形成する場合において、成長膜の表面に生じる異常成長欠陥を大幅に低減できるようなエピタキシャル成長方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明者らは、従来の面方位ジャスト品を用い て気相成長させたウェーハの表面に欠陥が現われ

でエピタキシャル成長させることを提案するもの である。

[作用]

上記した手段によれば、エピタキシャル圏の成長面の面方位が0・1~0・5°傾いているため結晶格子を構成する原子層の端部が表面に階段はに現われ、そこをシードとしてエピタキシャル圏が成長を開始し、基板温度を600℃以上700℃以下と高く設定しているので、表面全体によって均一かつ数密にエピタキシャル圏が成長し、成長に伴う欠陥が生じにくくなる。

また、従来、面方位ジャスト品と呼ばれていた 製品の範囲を、オフアングル 0 . 1 ° 以下に限定 し、それとオフアングル 0 . 1 ~ 0 . 5 ° のもの とを区別しているため、エピタキシャル層の袋面 に欠陥が現われたり残われなかったりするのを防 止できる。

[実施例]

以下、本発明を、InP基板上へMOCVD法によりInP納温をエピタキシャル成長させる場

たり現われなかったりする原因を究明すべく、種々の実験を繰り返した結果、従来の面方位ジャスト品と呼ばれるものの中には、オフアングルが 0 . 5 * 以下のものが含まれていること、また、気がいる。 以下のものが含まれていること、また、気ができる。 などではない では、 大久陥と称する)があり、この深状久陥は でいた。 以下のオフアングルウェーハ上に気相成 は、 以下のオフアングルウェーハが 0 . 1 * 以 長をうない は、 スピー2 にも違することを見出した。

なお、第2図は微分干渉顕微鏡写真であり、ここに現われている凝状欠陥は、成長層の厚さが3μmの円形または楕円形の突起物である。

この発明は、上記知見に基づいて、MOCVD 法によるエピタキシャル成長法用基板として、面 方位を〈100〉方向から0.1~0.5°好ま しくは0.1~0.2°傾けたウェーハを用い、 かつ基板温度を600℃以上700℃以下の条件

合を例にとって説明する。

(2)

先ず、成長を行なうΙ n P 基板として、基板表面が面方位く100>より0.5°以内の変な角度に傾くように傾面加工したものを数10枚配配を放った。 各 I n P 基板の面方位を正確に加てした。 次に、各 I n P 基板の回方位を正確に対した。 次に、各 I n P 基板の回方位をより工程をより、 ないののでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 といいのでは、 といいのには、 とい

上記のようにして気相成長されたIn P基板の 表面を微分干渉顕微鏡で観察して、表面欠陥(涙 状欠陥)の密度を測定した結果を第1回に示す。 第1回は表面欠陥密度を提轉、基板表面の面方位 の傾き(オフアングル)を横軸にとって示してあ

特開平2-239188(3)

5 .

第1図より、面方位のずれが0.05°以内の基板の表面に形成されたエピタキシャル成長層の表面欠陥密度は、1.5×10°ca⁻²以上であるが、0.05°~0.10°のオフアングルの基板では表面欠陥密度が1×10°~1×10°ca⁻²の範囲に減少し、さらに、0.10°以上のオファングルの基板では、3×10°ca以下に減少していることが分かる。

また、第2回(A), (B)にはオフアングルがO。O3°とO。2°のInP基板上に成長させたエピタキシャル層の表面の微分干渉環像類写真をそれぞれ示す。

阿図より、基板表面の傾きが 0 . 0 3 ° の場合 よりも 0 . 2 ° の方が大幅にエピタキシャル層の 表面欠陥が少ないことが分かる。

この実施例では基板650℃でエピタキシャル 成長させているが、基板温度は600~700℃ の範囲とされる。600℃未満では表面欠陥密度 を十分に低減できず、700℃を超えるとキャリ

また、従来、面方位ジャスト品と呼ばれていた 製品の範囲を、オフアングル 0 . 1 ° 以下に限定 し、それとオフアングル 0 . 1 ~ 0 . 5 ° のもの とを区別しているため、エピタキシャル層の表面 に欠陥が現われたり現われなかったりするのを防 止できるという効果がある。

4.図面の簡単な説明

第1回は本発明を適用して作成した In P 基板の面方位の傾きとエピタキシャル成長暦の表面の 欠陥密度との関係を示す図、

第2図(A)。(B) は基板表面の面方位の傾 きが0.03°と0.2°の場合のエピタキシャル成長層の表面状態を示す顕微鏡写真(倍率10 0倍)である。

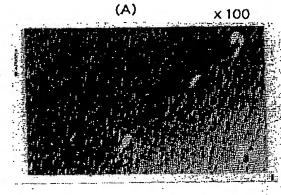
> 代理人 弁理士 大日方宮維 弁理士 茂 船 博 司 2

(3)ア漁皮が高くなるからである。

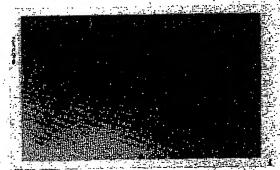
なお、上記爽施例ではInP基板上にエピタキシャル層を成長させる場合を例にとって説明したが、この発明はInP基板のみでなく、GaAs等他の化合物半導体基板に適用できる。

[発明の効果]



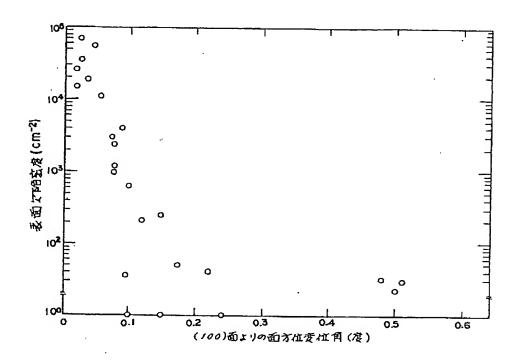


(B)



(4)

第 1 図



手統補正審 (方式)

6月13日

特許庁長官 跟

1. 事件の表示

平成1年特許顧第58247号



2. 発明の名称

エピタキシャル成長方法

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

名称

日本鉱業株式会社

4. 代理人

T 162

住 所 東京都新宿区市谷本村町3番20号 新盛堂ビル別館5階 電話03(269)2811

氏 名 弁項士(8581)大日方



- 5. 補正命令の日付 平成1年5月30日 (発送日)
- 6. 補正の対象 明箱費の「茵節の簡単な説明」の個





7. 補正の内容

(1)明和書類9頁第13行目に、「成長層の表面 状態を示す顕微鏡写真」とあるのを、「成長層表 面の結晶の構造を示す顕微鏡写真」と補正する。